

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

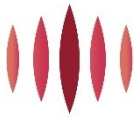
证券代码：688515

证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_2025_1_1

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	嘉实基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、中国东方国信投资管理有限公司
日期时间	2025年1月3日、2025年1月6日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王文倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2024年第三季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、公司产品在数据基础设施建设上的应用是如何的？</p> <p>答：2025年1月6日，国家发改委、国家数据局、工信部联合印发《国家数据基础设施建设指引》。指引中提出在网络支撑方面，构建泛在灵活接入、高速可靠传输、动态弹性调度的数据高速传输网络。同时提出，要推动传统网络设施优化升级，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新。建设时延确定、带宽稳定保障、传输质量可靠的确定性网络。公司致力于高速有线通信芯片的研发和销售，公司自研产品2.5G以太网物理层芯片已逐步推动传统网络设备优化升级。随着5G</p>



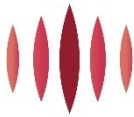
网络向轻量化、5G-A 演进升级,对承载网络的以太网芯片需求不断提升,公司 2.5G 以太网物理层芯片凭借其传输速率可达 2.5Gbps、自协商功能以及出色的兼容性等特点,可应用于万兆光网设备、10GPON 路由器、50GPON 路由器以及 5G 基站等领域,而这些都是数据基础设施建设中的重要组成部分。除此以外,公司高端产品 10G 以太网物理层芯片也已积极投入研发,预计将于 2025 年年底问世,持续推动国家数据基础设施建设。

2、小米官宣参展 MWC 2025 世界移动通信大会,展示其通信成果,公司产品在 5G 网络部署及物联网应用场景是否与小米合作?

答:公司的产品在 5G 网络部署及物联网应用场景中作用显著。随着 5G 网络向轻量化、5G-A 方向演进,公司 2.5G 以太网物理层芯片的需求不断上升,可助力 5G 网络升级。同时,公司以太网物理层芯片作为高速有线通信网络传输的核心产品,适用于工业互联网、视频监控、车联网等物联网终端应用场景,能为物联网的发展提供有力支撑。湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)是公司股东之一,公司与小米已开展多领域合作。目前,公司车载系列产品已导入小米供应链端,千兆以太网交换机芯片和 2.5G 以太网物理层芯片也融入到了小米路由器产品中,从而进一步提升其使用性能。公司 2.5G 以太网物理层芯片在商用端主要适用于 FTTH、Wi-Fi6、Wi-Fi7 路由器以及光猫等设备。随着该产品持续放量,公司在 5G 网络部署和物联网场景端的应用也将有更多的渗透。

3、以太网技术应用领域有哪些?依据当前的政策导向与技术发展趋势,以太网芯片产业面临着怎样的机遇?

答:《中国互联网发展报告(2024)》提出,数字技术创新将逐步推动互联网向智能化迈进,算法、算力与数据的核心作用将更加凸显,算力发展需求推动高端芯片自主研发和制造能力不断提升,数据资源将与人工智能技术耦合发展,不断催生新产业、新模式、新业态,生成新的经济增长点。近年来,中央会议多次提及“新基建”概念,会议要求出台新型基础



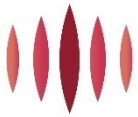
设施投资支持政策，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，加快 5G 网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设进度。新基建以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，为以太网芯片的发展提供了强大动能，也为公司的以太网芯片提供了更广阔的市场空间。

4、公司产品更新迭代能力情况？

答：在产品更新迭代方面，公司展现出了卓越的能力。公司始终紧密跟随市场趋势和客户需求，通过与客户的深入沟通和合作，持续优化和升级产品，以确保产品性能与市场应用需求的高度匹配。在研发过程中，公司积累了丰富的经验，并通过技术进步和工艺创新，有效实现了成本控制和性能提升。以公司 2.5G 产品为例，2.5G 产品在保持性能提升的同时，相较于之前的产品在功耗上实现了显著降低，这体现了公司在产品更新迭代上的强大实力，为公司产品进入新客户供应链并保持市场竞争力提供了坚实的基础。我们对公司在产品创新和迭代方面的能力充满信心，并期待其在未来市场中的表现。

5、公司近期与南京邮电大学就产学研项目进行了阶段性交流，想了解此次与南邮的合作在技术研发上有哪些具体的突破方向？会对公司现有产品线带来哪些补充或升级？

答：公司与南京邮电大学的合作主要聚焦于以太网传输芯片技术的研发创新。在提升核心竞争力方面，通过此次合作，公司能够借助南邮在通信技术领域的深厚学术积淀和科研实力，加速技术迭代升级，优化产品成本结构，增强产品差异化优势，从而更好地满足市场对高性能芯片的需求，提升市场份额与品牌影响力。在人才培养上，双方建立了人才交流机制，南邮优秀师生将参与公司项目实践，公司资深工程师也会到学校开展讲座与指导，实现产学研深度融合，为公司储备专业技术人才，确保公司在行业技术变革浪潮中保持领先地位。



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单(如有)	无

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子
Motorcomm